

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-055

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司在上海设立全资子公司，具体内容详见公司2026年6月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2026-040）。

一、对外投资的进展情况

公司已于近日完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了上海市奉贤区市场监督管理局核发的营业执照。现将有关信息公告如下：

公司名称：上海惠联互通电子有限公司

统一社会信用代码：91310120MAKJ2N8C3Q

法定代表人：李召华

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市奉贤区莘奉公路4869号1层（集中登记地）

经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；移动通信设备销售；通讯设备销售；模具销售；电子元器件与机电组件设备销售；物联网技术研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、备查文件

1、上海惠联互通电子有限公司营业执照。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年8月4日